

クールプロバイド™ / CPLK





高周波ノイズを抑制する熱伝導シート

特長

- 通常の熱伝導シートに比べ、低周波帯域でノイズレベルを低下させる効果があります。
- 放熱板による共振現象でGHz帯域のノイズレベルが高い場合にはノイズの 低減効果が期待できます。
- シリコーンフリータイプのため、シロキサンガスが発生しません。
- シリコーンタイプと比較してオイルブリードが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなります。

(測定による測定値であり、規格値及び保証値ではありません)

	(のなどにの) ののなどに このう アルルに ここののうび こうの				
試験項目		単位	規格	CPLK-F	
熱伝導率		W/m·K	JIS R 2616 (熱線法)	2.0	
			IS022007-2 (ホットディスク法)	1.4	
色		_	_	パープル	
厚み		mm	_	1.0/1.5/2.0	
比重		_	JIS Z 8807	2.0	
硬度*1		ASKER C	JIS K 7312	30	
		Shore 00	ASTM D 2240	60	
引張強さ		MPa	JIS K 6251	0.39	
伸び率		%	JIS K 6251	9.1	
体積抵抗率		Ω·cm	JIS K 6911 準拠	1.0×10 ¹¹	
絶縁破壊電圧		kV/mm	JIS C 2110-1準拠	6.6	
耐電圧		kV/mm	JIS C 2110-1準拠	3.0	
耐トラッキング性		_	JIS C 2134	PCL:0 (600V以上) (t=3.0mm)	
誘電率 1	MHz	_	社内規格	5.40	
誘電正接 1	MHz	_	社内規格	0.003	
難燃性		_	UL94	V-O相当	
使用温度範囲		℃	_	-40~125	
最大有効寸法**2		mm	_	200×500	

- ※1) 熱伝導シートの超低硬度層/低硬度層/軟質層を厚み10mm以上になるように重ねて測定。
- ※2) 製品取り数については別途営業までお問い合わせ下さい

